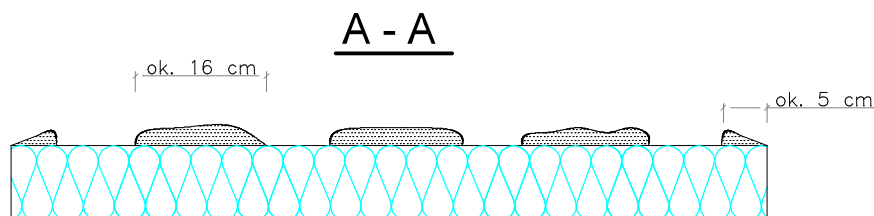
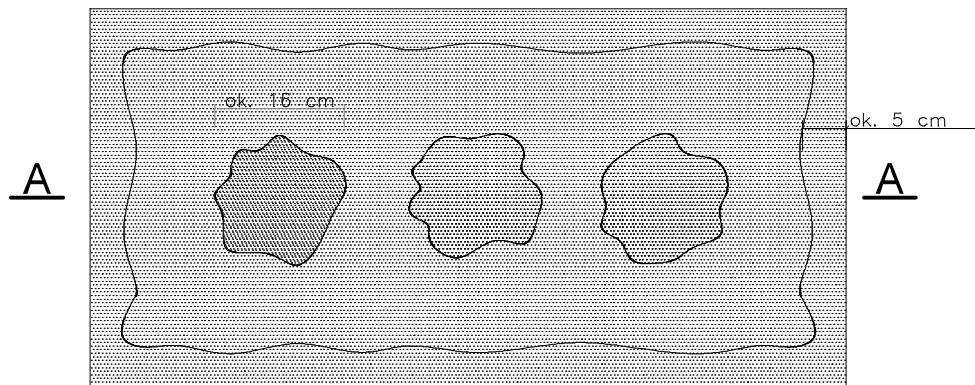
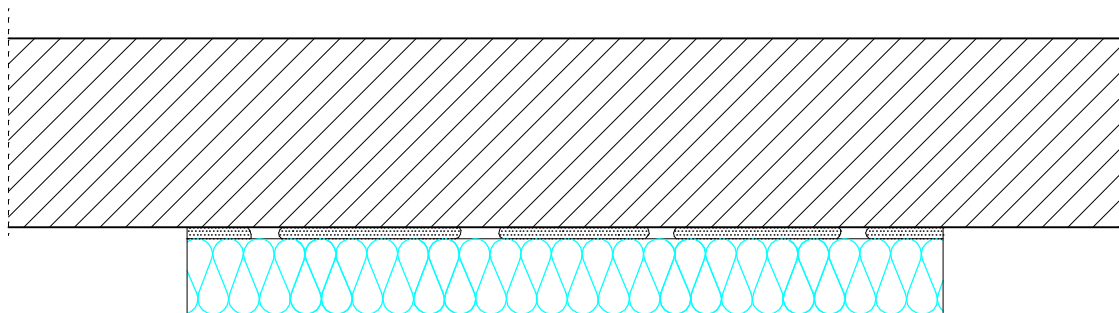


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej używa się zapraw klejowych do mieszania z wodą na budowie. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

<p>Dąbrowka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-89-56 IDS 240318331</p> <p>MP projekt</p>	TEMAT ZADANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BLIŻYCACH		
	OBIEKT ADRES	Bliżyce 63, 42-320 Bliżyce dz. nr 409/1, 408/2 obręb 0002 Bliżyce		
	TEMAT RYS.	DETAL KLEJENIA PŁYTY IZOLACJI TERMICZNEJ		
	ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	mgr inż arch. Robert Kucharski nr upr. 4/02/SLOKK	DATA	11.12.2024
	ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY		SKALA	BS
	OPRACOWAŁ RYSUNKI	Łukasz Weryszko	NR RYS.	22